

経営方針と対処すべき課題（有価証券報告書より）

1 目指す姿と数値目標

経営の基本方針

3事業部が三位一体で連携し、安全第一・公正な企業活動を行い、業績向上と企業価値向上を図る。

2 中長期の経営戦略

1. 半導体事業部

大口径加工技術を軸に高精度・高生産性の加工プロセス確立。QCDS競争力向上と生産能力増強を推進。

3. エンジニアリング事業部

開発部門に特化し他事業部連携強化。スピンプロセッサ等自社製品拡販とウエハー加工競争力強化。

2. 産商事業部

半導体関連産業の技術動向を把握しユーザーニーズ先取り。機敏な営業活動と非半導体分野への展開。

4. 経営資源配分戦略

半導体材料加工事業に経営資源を選択的・効果的に投下し、景気循環に左右されない強い事業体構築。

3 対処すべき課題

① 加工技術の高度化

- ・より高精度かつ生産性の高い加工プロセス確立
- ・需要拡大に合わせた生産能力増強推進

② 事業環境への対応

- ・世界的な金融引締めと中国経済停滞への対応
- ・AI普及と脱炭素社会背景のデバイス需要増加に対応

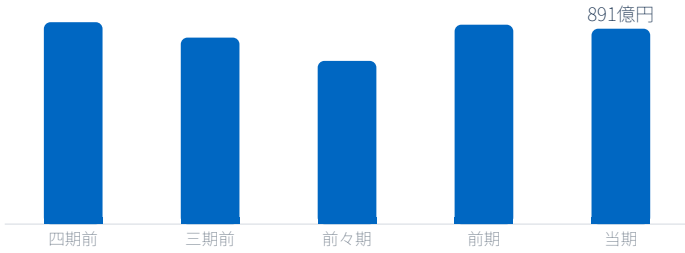
③ サステナビリティ推進

- ・安全性向上と環境保全に取り組み
- ・社会的責任を果たし持続可能社会に貢献

面接で使えるポイント

- ・3事業部が三位一体で連携して半導体産業の基礎を支える企業の一員として、安全第一の経営方針下で価値創造に携わりたい動機。
- ・大口径加工技術やスピンプロセッサなど自社の先端加工技術を活かして、QCDS競争力向上と業績向上に貢献したい志向。
- ・AI普及・脱炭素社会に対応するデバイス需要増加の中で、景気循環に左右されない強い事業体構築に参画したい熱意。

業績の推移（売上＝棒 / 営業利益＝線）



要するに

当社、当社のその他の関係会社 1 社及びその他の関係会社の子会社で構成されております

主力事業・セグメント

- ・金属製品（セグメント未開示）

強み・特徴（公開データから）

- ・平均勤続17.2年と定着率が高い

※要約はAI生成のため誤りを含む可能性があります

暗記する数字3つ

連結売上高

－（未開示）

営業利益率

－（未開示）

財務健康度

67点 / 100点

将来性 曇り時々雨 / 就活偏差値 48.8（当サイト算出の参考指標）

平均年収

577万円

平均年齢

40.3歳

平均勤続

17.2年

女性管理職

12.9%

男性育休

57.9%

※平均年収は提出会社単体・有価証券報告書ベース。順位は同33業種内の掲載企業での比較。

ここから下は自分で書く（面接で話すこと）

志望動機の核

上の数字・事業と接続して書く

自分の経験との接点

逆質問メモ

※1つはデータ起点で（例：勤続年数が長い要因は…）

直近ニュース一言

